附件1

基本信息表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目领域 | □半导体设备及材料 □芯片设计 □芯片制造及先进封装□创新药 □高端医疗器械 □现代农业生物技术 □前沿生物技术  |
| 牵头申报企业 | 企业名称（盖章） |  |
| 法人代表 |  | 企业地址 |  |
| 是否高新技术企业 | □是： （证书编号） □否 |
| 是否是瞪羚企业 | □是：入选年份 □否 |
| 是否是科技型中小企业 | □是： （入库年份） □否 |
| 近三年企业承担省市科技项目 |  |
| 项目联系人 |  | 联系人手机号 |  |
| 项目负责人（须为申报企业在职人员） | 姓名 |  | 出生日期 |  |
| 学历 |  | 职务/职称 |  |
| 联系电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 实施周期 | 2023年11月至 2025年11月 | 项目总投入 | 万元 |
| 职工总人数 |  人 | 其中研发人员 | 人 |
| 近三年融资金额 | 万元 | Ι类知识产权数量 | 项 |
| 2022年度主要经济指标 | 销售收入（万元） |  | 销售收入增长率 | % |
| 研发投入（万元） |  | 研发投入占销售收入比例 | % |
| 净资产（万元） |  | 净资产增长率 | % |
| 净利润（万元） |  | 缴税总额（万元） |  |
| 已建国家级、省级、市级科技创新平台 | 序号 | 级别 | 平台名称 |
| 1、 | □国家级□省级□市级 |  |
| …… |  |  |
| 参与国家科技项目情况 | □未参与国家科技项目□有参与国家科技项目 （参与国家科技项目类型、项目名称及编号、所获国拨经费、承担课题任务、取得的科技成果和社会效益等）  |
| 项目产学研合作情况 | 合作单位名称 |  | □签订技术开发合同 （技术合同金额，万元） □无签订技术合同 |